

**ADESAMPA**Agência São Paulo de  
Desenvolvimento

Andréia Deodato Silveira Leite &lt;andrea.leite@adesampa.com.br&gt;

---

**WCS/SPOGOMI <> B2F + ADESAMPA**

---

**Bruno Freitas** <bruno@b2f.business>

2 de maio de 2023 às 16:35

Para: Ana Rodrigues &lt;ana.rodrigues@adesampa.com.br&gt;, Andréia Deodato Silveira Leite &lt;andrea.leite@adesampa.com.br&gt;

Prezados,


Conforme conversas entre a Ade Sampa e a B2F, venho formalizar o interesse da empresa em firmar uma parceria através do programa Sampa Games, com sede no Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa

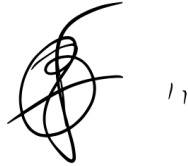
O WCS/SPOGOMI são duas competições mundiais organizadas pela instituição World Cosplay Summit, da qual somos representantes no Brasil. Trata-se do maior evento de cosplay do mundo, com mais de 50 nações participantes e 20 anos de história. O evento contará com palestras e concursos nos dias 27 e 28 de maio de 2023.

Desta forma, esperamos poder desenvolver um trabalho conjunto e produtivo na cidade de São Paulo com o propósito de fomentar o cenário de games/geek em São Paulo, assim como aproximar o público, indústria e influenciadores da Prefeitura e ADESAMPA.

Muito obrigado!

--





À Agência São Paulo de Desenvolvimento - "ADE SAMPA"  
CNPJ 21.154.061/0001-83  
Avenida São João, no 473, 4o andar, sala 18, Centro - São Paulo/SP

Ref.: Carta de Intenções – Edital 003/2023 da ADE SAMPA

A B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o 47.725.249/0001-28, vem por meio da presente manifestação de interesse, submeter sua Proposta de Parceria nos termos do Edital nº 003/2023 da ADE SAMPA, para a execução de atividades ligadas ao setor de games, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade entre Ade Sampa e a Agência Geek+ nos âmbitos dos programas VAI TEC Games e Green Sampa.

A parceria entre a Agência Geek e a ADE SAMPA será a co-realização dos eventos internacionais World Cosplay Summit 2023 e SPOGOMI, que acontecerão no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sampa, nos dias 27 e 28 de maio de 2023.



São Paulo, 11 de abril de 2023

B2F